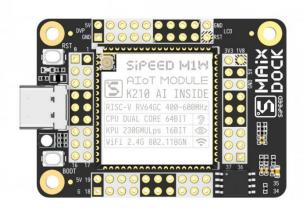
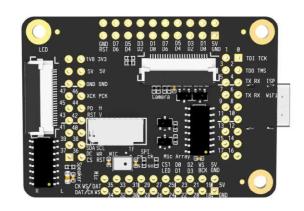
Sipeed Maix-Dock 规格书 v1.0

特性:

- CPU: RISC-V 64bit 双核处理器, 400Mhz 标准频率(可超频)
- 图像识别: QVGA@60FPS/VGA@30FPS
- MEMS 麦克风: MSM261S4030H0 灵敏度: -26(dB,dBFS @1kHz 1Pa)
- 音频: DAC+PA(支持 2x3W 扬声器)
- Micro SD 卡插槽(TF card)
- ・下载电路: 只需要连接 USB typeC 线即可完成 下载
- 24P DVP 和 24P MCU LCD 连接 器
- 无线功能(可选): 支持 2.4G 802.11.b/g/n







Version 1.0
Sipeed
Copyright © 2019
www.sipeed.com



本文档更新记录	
V1.0	编辑时间: 2019年7月9日;原始文档

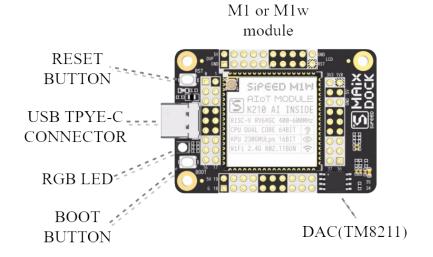
功能概述	
主要模块	Sipeed M1 或者 M1W AIOT 模块(关于更多详细信息,请阅读以下规格书: Sipeed M1 规格书 V1.1.pdf 和 Sipeed M1W 规格书 V1.0)
GPIO 接口	所有 GPIO 已连接到 2.54mm 间距的直插焊盘
Micro SD card (TF card) 插槽	小尺寸 TF 卡插槽
板载 MEMS 麦克风	MSM261S4030H0 是一个全方位、底部端口、I 2 S 数字输出的 MEMS 麦克风。它具有高性能和可靠性。
DVP 摄像头接口	24P 0.5mm FPC 连接器
LCD 接口	24P 0.5mm FPC 连接器(8 bit MCU LCD)
音频	TM8211 DAC + PAM8403 PA(支持 2x3W 扬声器)
按键	Boot 按键和 Reset 按键

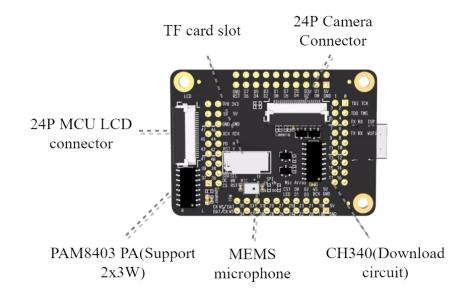
软件概述	
FreeRtos & Standard SDK	支持 FreeRtos and Standrad development kit.
MicroPython Support	支持 MicroPython on M1
机器视觉	基于卷积神经网络的机器视觉
机器听觉	高性能麦克风阵列处理器

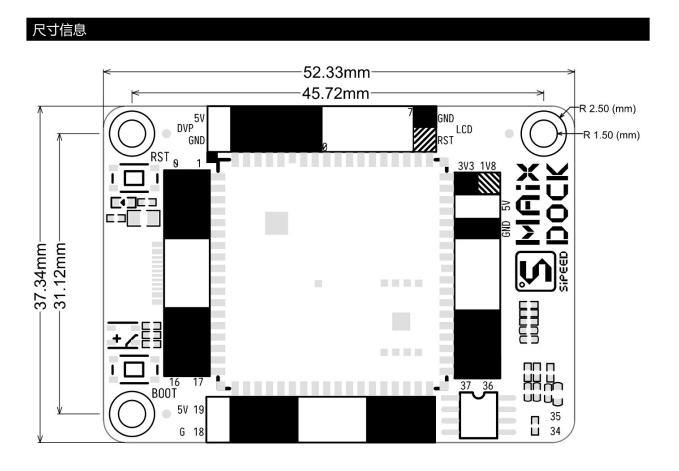
硬件概述	
外部供电电压需求	4.8V ~ 5.2V
外部供电电流需求	>600mA
温升	<30K
工作温度范围	-30°C ~ 85°C

射频特性(仅 M1w-Dock 拥有)	
MCU : ESP8285	Tensilica L106 32-bit MCU
无线标准	802.11 b/g/n
频率范围	2400Mhz - 2483.5Mhz
发射功率(传导测试)	802.11.b: +15dBm 802.11.g: +10dBm(54Mbps) 802.11.n: +10dBm (65Mbps)
天线连接器	IPEX 3.0x3.0mm
Wi-Fi 模式	Station/SoftAP/SoftAP+Station

总体描述







资源	
官网	www.sipeed.com
Github	https://github.com/Lichee-Pi
BBS	http://bbs.sipeed.com
Wiki	maixpy.sipeed.com
SDK Relevant information	dl.sipeed.com/MAIX/SDK
HDK Relevant information	dl.sipeed.com/MAIX/HDK
E-mail(技术支持和商业合作)	support@sipeed.com
telgram link	https://t.me/sipeed



免责声明和版权声明

本文档中的信息(包括 URL 地址)如有更改,恕不另行通知。 该文档由 Sipeed™提供,不附带任何形式的担保,包括任何适销性担保,以及其他地方提及 的任何提案,规范或样本。本文档不构成责任,包括使用本文档中的信息侵犯任何专利权。 Copyrights © 2018 Sipeed Limited. All rights reserved.